

**VIA Technologies, Inc.**

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

即時発表用

VIA、スマート運輸導入の迅速化を可能にするソリューションを Embedded World 2017にて公開

ー 商用車および駅構内に設置可能な高度にカスタマイズできるIoTプラットフォーム ー

2017年2月10日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、3月14日～16日までドイツ・ニュルンベルクで開催される「Embedded World 2017 Exhibition & Conference」において最新のスマート運輸ソリューションを展示すると発表しました。VIA ブースは、ニュルンベルクエキシビジョンセンター ホール2の#2-551になります。



「IoT の普及により、商用運輸事業者は、乗客の利便性と快適性を向上させるだけでなく、安全性を向上させるために、革新的な新しいアプリケーションやサービスを開発する機会を得ています」と、VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP Richard Brown は述べています。また、Brown は「当社のスマート運輸ソリューションは、必要とされる要件を満たすべく、迅速に調整することができるスケラブルで信頼性に優れたプラットフォームの選択肢を提供します」と説明します。

VIA ブースでは、車載アプリケーションや駅構内アプリケーション、マン・マシン・インターフェース(HMI) スターターキット、IoT アクセラレーションプラットフォーム用に迅速にカスタマイズできる商用グレードのシステムなど、幅広いソリューションを展示予定です。なお、主な展示ソリューションは下記のとおりです。

VIA スマートタクシーIoT アクセラレーションプラットフォーム

本システムは日本の大手タクシー会社にも採用された VIA AMOS-825 システムと LCD モニタの組み合わせからなり、ナビゲーション、ルートトラッキング、ドライバー通知、乗客のピックアップ、電子決済などのアプリケーションやサービスを実現する柔軟で堅牢なソリューションを提供します。

VIA スマートモバイル Wi-Fi ホットスポット IoT アクセラレーションプラットフォーム

本プラットフォームには、統合された 4G モジュールを備え、最適化された VIA AMOS-820 システムを採用し、列車やバス、駅構内の高速 Wi-Fi 接続を提供することで乗客の満足度と利便性を向上させることができます。

VIA HMI パネルディスプレイスターターキット

高度に統合された基板とオプションの 17”ディスプレイに、HTML5 ベースのデジタルサイネージアプリケーション向けに最適化された Linux BSP を備えた本スターターキットは、車内用インフォメーションディスプレイ、または、時刻表のアップデートや窓口の受付用などの駅構内用ディスプレイなど、さまざまな用途に利用できます。

VIA VAB-630 HMI システムプラットフォーム

高度に統合された 3.5” SBC フォームファクタマザーボードとオプションの 10.1”タッチスクリーンを組み合わせた VIA VAB-630 は、高度な演算性能、グラフィックス、ビデオ機能を備え、キオスクやサイネージに最適なインタラクティブかつ高性能なマルチメディア性能を備えています。

Embedded World 2017 における VIA の出展内容に関する詳細は、
<http://www.viatech.com/ja/embedded-world-2017-ja/>を参照してください。

VIA カスタム IoT プラットフォーム設計サービスの詳細については、
<http://www.viatech.com/ja/services-ja/hw-engineering/arm/custom-design/>をご覧ください。

また、本リリースに関連する画像については、下記をご参照ください。
<http://www.viagallery.com/embedded-world-2017/>

Embedded World 2017 の公式サイトは、下記をご参照ください。
<https://www.embedded-world.de/en/ausstellerprodukte/embwld17/exhibitor-25693638/via-technologies-inc>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.viatech.com/>

VIA、スマート運輸導入の迅速化を可能にするソリューションを Embedded World 2017 にて公開

3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。